

## エレクトロニクス材料ハンドブック

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

エレクトロニクス材料部会では、最近のエレクトロニクス分野において、使用されている樹脂材料を俯瞰した視点でまとめたハンドブックを作成することを目的に技術委員会を設置し、この度、「エレクトロニクス材料ハンドブック」を発刊する運びとなりました。基礎編と応用編からなる本書は、初心者にもわかりやすく解説され、関連する分野の方々にとりましても 有益な情報として活用できるような編集内容となっております。是非ともご活用いただきたく存じます。

### 目 次

#### 第1章 基礎編

1. エポキシ樹脂
2. フェノール樹脂
3. ポリフェニレンオキサイド
4. ポリイミド
5. アクリル樹脂
6. シアネート樹脂
7. ポリエステル樹脂
8. ポリウレタン樹脂

#### 第2章 応用編

1. フォトレジスト材料
2. 層間絶縁膜
3. ダイアタッチ材
4. 固形封止材
5. 液状封止材
6. プリント配線板
7. 半導体パッケージ用配線材料
8. ドライフィルムレジスト
9. ソルダレジスト
10. スペーサー
11. カラーレジスト

#### 価格（税込・送料別）

合成樹脂工業協会・会員企業社員	2,500円/冊
一般	3,500円/冊